Produktbeschreibung

ABGANG: DIESES BOARD WERDEN CHEMISCH GOLD PLATTIERT NACH IPC-6012.
Dicke werden .050uM über 3-6uM NICKEL.

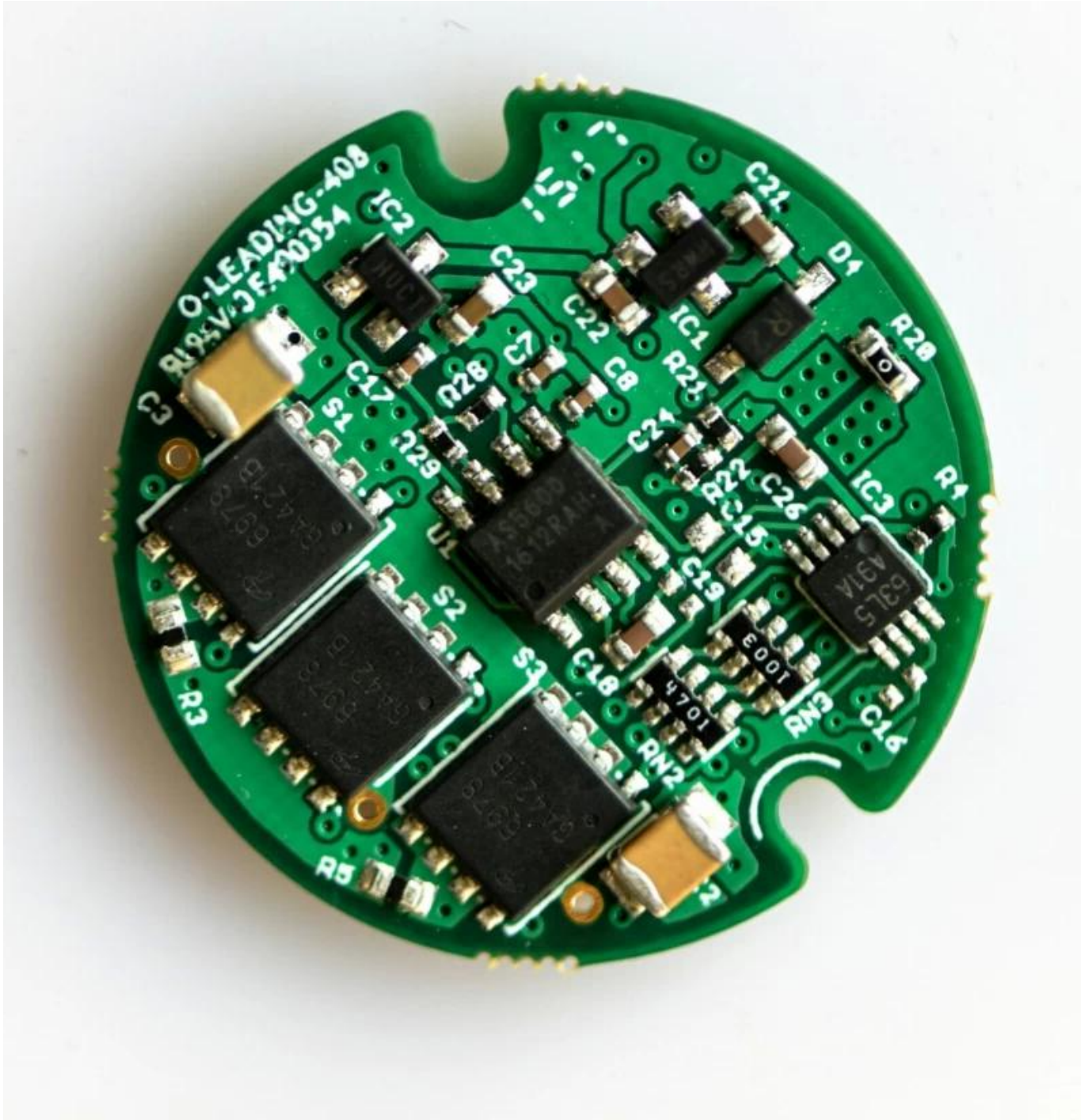
KUPFERPLATTE LÖCHER MINDESTENS.025 AVG,.020 MIN... LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN

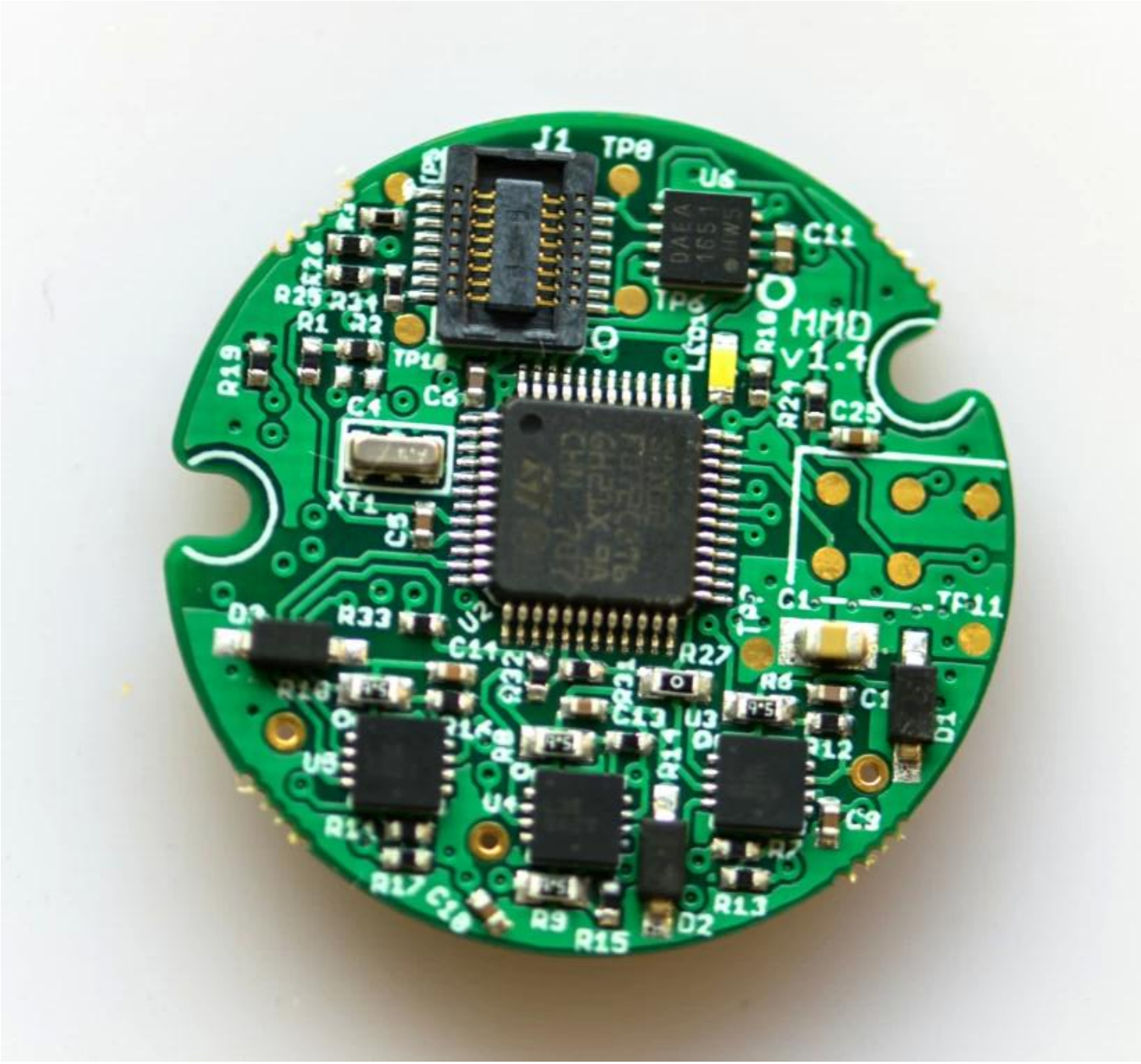
Pack mit farblos transparent Luftpolsterfolie, 25 Stk \/ Beutel, Trockenmittel in Flanke setzen, setzen Sie Feuchtigkeit Indikator Karte auf Oberseite
Schichtaufbau

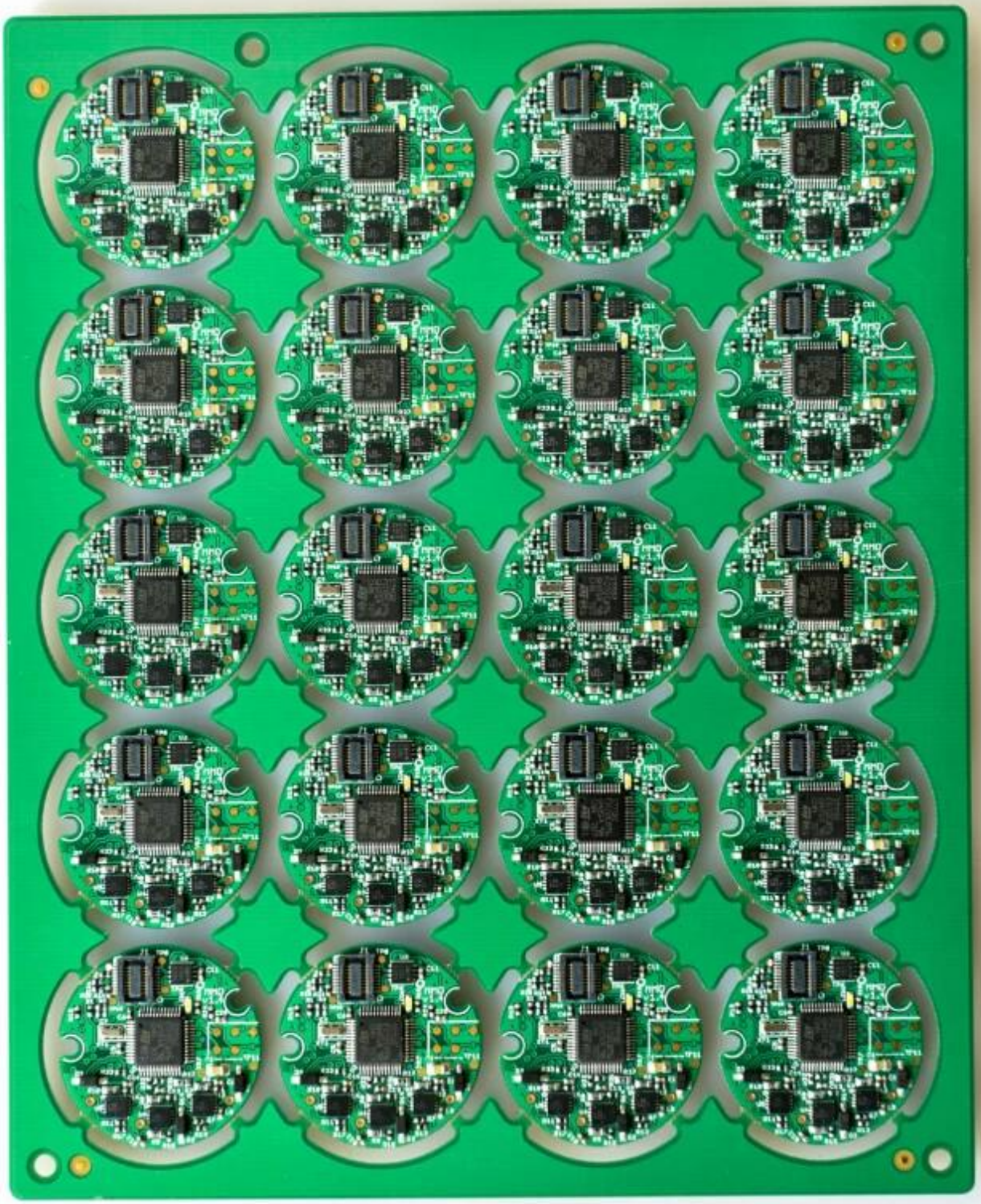
L1---HOZ
  -PP 7mil-
  - -
L2---1OZ
  -CORE 9.05mil-
L3---1OZ
  - -
  -PP 7mil-
L4---HOZ

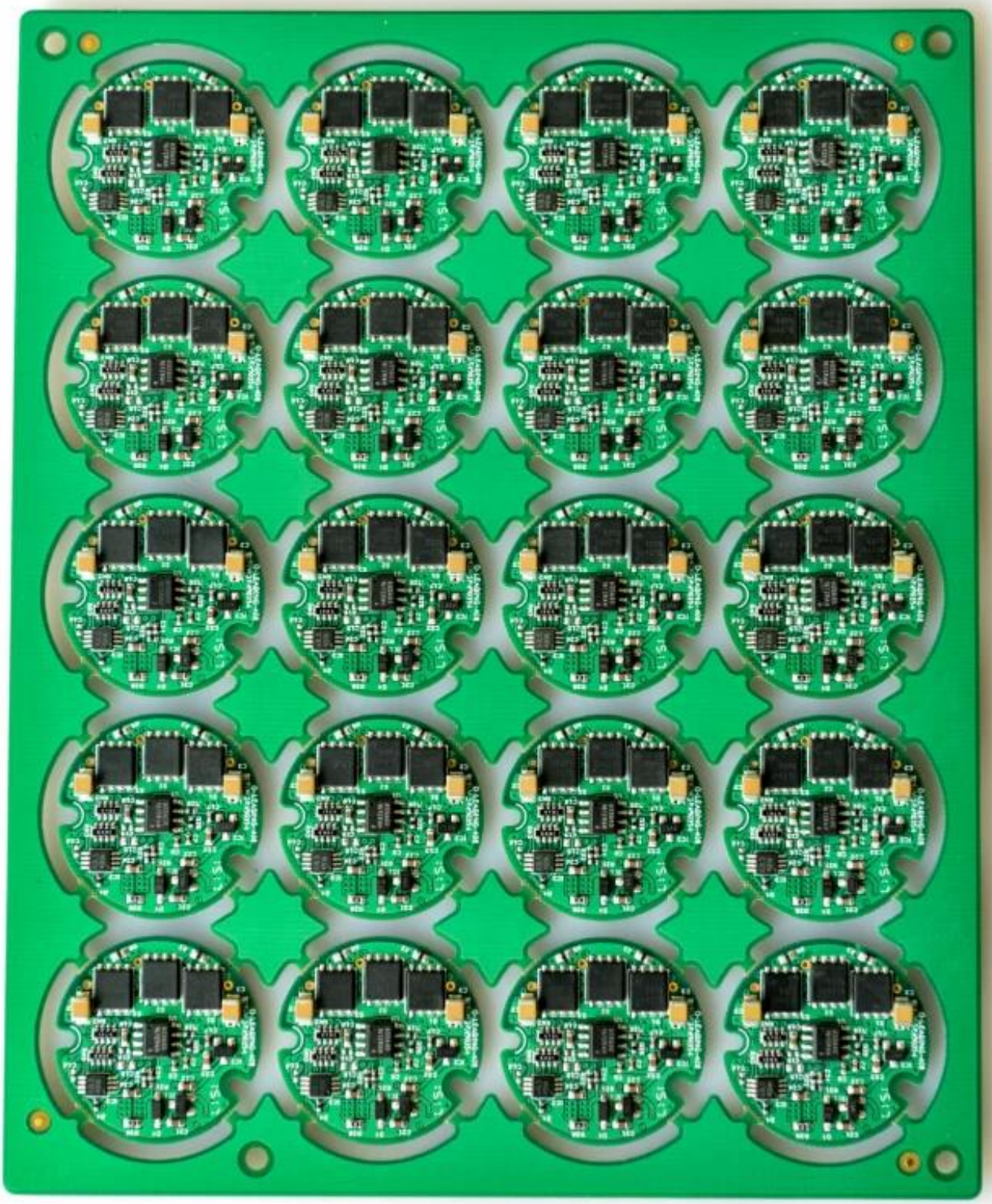
Layer-Definitionen:

*. GCMT - konforme Deckschicht Maske
*. GTP - Top Lotpaste
*. GTO - Top Siebdruck
*. GTS - Top Lötmaske
*. GTL - Deckschicht
---
*. G2L - innere Signal-Layer 1
==========
*. G3L - innere Signal-Layer 2
---
*. GBL - Unterschicht
*. GBS - unten Lötmaske
*. GBO - Boden Siebdruck
*. GBP - unten Lotpaste
*. GCMB - unten Conformal Coating Maske


O-LEADING-408
IC2
C23
C22
C21
D4
IC1
R28
C7
C8
R21
C17
S1
R29
C24
R22
C26
IC3
R4
U1
C15
C19
S2
S3
C18
RN3
C16
RN2
R3
R5


J1
TP8
U6
C11
MMD
v1.4
R25
R34
R1
R2
R19
TP10
C4
C6
C25
XT1
C5
R33
C14
R27
C1
TP11
R6
C13
U3
D1
U5
U4
R12
C9
R17
C18
R9
R15
D2
R13





OEM-Leiterplatte Printed Unternehmen, Leiterplatte Printed Unternehmen china